

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/bostik-foamfill-pro-b3-p305-750-ml-niskoprezna-piana-montazowa-p-794.html>

Bostik Foam'N'Fill Pro B3 P305 - 750 ml - niskopiętna piana montażowa

Cena brutto	26,26 zł
Cena netto	21,35 zł
Dostępność	Dostępny
Kod EAN	5948966017814
Producent	Bostik

Opis produktu

Bostik FOAM'N'FILL PRO B3 P305 to jednoskładnikowa, poliuretanowa piana pistoletowa niskopiętna, do zastosowań montażowych, izolacyjnych i uszczelniających. Piana wiąże pod wpływem reakcji chemicznej z wilgocią znajdującą się w powietrzu atmosferycznym i materiałach budowlanych.

Właściwości:

- Wyróżnia się niskim stopniem rozprężania (kontrolowany i precyzyjny przyrost)
- Minimalizuje ryzyko deformacji ram, profili i cienkościennych elementów podobnego typu
- Wysoka gęstość, stabilność wymiarowa
- Krótki czas obróbki
- Zapewnia stabilny i trwały montaż (wysoka odporność mechaniczna - wytrzymałość na ściskanie, rozciąganie, ścinanie)
- Nie ścieka
- Bardzo niska nasiąkliwość
- Stanowi bardzo dobrą izolację termiczną, akustyczną i przeciwwilgociową
- Po utwardzeniu chemicznie neutralna, odporna na szeroki zakres temperatur i rozwój grzybów oraz pleśni
- Bardzo dobrze przyczepna do betonu, gazobetonu, ceramiki budowlanej, silikatów, gipsu, tynków, gładzi, drewna, stali, metali, PCW
- Niskoemisyjna (EMICODE klasa EC1 Plus)
- Nie zawiera (H)CFC, PCB i formaldehydu - Spełnia specyfikacje BREEM w zakresie jakości powietrza w pomieszczeniach, w odniesieniu do dopuszczalnych poziomów emisji lotnych związków organicznych

Zastosowania:

- Montaż ram okien lub drzwi, parapetów, rolet oraz tym podobnych elementów wykończeniowych z drewna, stali, aluminium, PCW itp.
- Wypełnianie pęknięć i szczelin w połączeniach między elementami przegród budowlanych, ścianek działowych, przepierzeń
- Wypełnianie prześwitów, przejść i bruzd dla rur oraz przewodów instalacyjnych w ścianach, stropach i dachach
- Wypełnianie złączy dachowych, szczelin wokół kominów i okien dachowych
- Wypełnianie szczelin między płytami izolacyjnymi z EPS, XPS, PU w systemach ociepleń ścian zewnętrznych i fundamentów
- Budownictwo szkieletowe (wygłuszanie, łączenie i uszczelnianie elementów prefabrykowanych)

Rodzaje powierzchni

Bardzo dobra przyczepność do większości materiałów budowlanych, np. beton, gazobeton, ceramika poryzowana, silikaty, gips, kamień, gips-karton, tynki, lakierowane lub impregnowane drewno, MDF, HDF, płyta wiórowa, stal, aluminium, PCW, PU, PES i tworzywa sztuczne podobnego typu.

Przygotowanie powierzchni

Dla zwiększenia siły przyczepności, przyspieszenia czasu wiązania piany i poprawy jej struktury, podłoże przed aplikacją zwilżyć wodą za pomocą rozpylacza. Podłoże musi być czyste i odtłuszczone. Przed użyciem na powierzchniach z tworzyw

sztucznych lub powłokach malarskich zaleca się przeprowadzić test przyczepności. Powierzchnie gładkie z tworzyw, emaliowane lub glazurowane wymagają szczególnie starannego odtłuszczenia za pomocą środków na bazie rozpuszczalników. W niektórych przypadkach poprawę przyczepności zapewnić może dodatkowe przeszlifowanie powierzchni (zmatowienie).

Sposób użycia

Przed użyciem silnie wstrząsnąć (min. 20 razy) w celu dokładnego wymieszania składników piany. Jeżeli nastąpiła przerwa w pracy, przed użyciem ponownie wstrząsnąć. Zdjąć kapturek. Nakręcić pistolet na butlę. W ciągu 30-45 minut od nałożenia piany zwiększyć swoją objętość o minimum kilkadziesiąt procent w stosunku do objętości początkowej oraz ok. 45 razy w stosunku do pojemności butli, zatem zaleca się wypełniać szczeliny w ok. 50% (60- 70% w przypadku większych szczelin). Po zakończeniu pracy i opróżnieniu butli pistolet wyczyścić za pomocą czyścika Bostik Foam'N'Clean Power P100. Szczeliny szersze niż 4 cm i głębsze niż 5 cm wypełniać warstwowo. Przed nałożeniem kolejnej warstwy odczekać 10-15 minut i ponownie zwilżyć powierzchnię wodą. W przypadku montażu stolarki okiennej, drzwiowej ramy unieruchomić oraz zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi zasadami przy pomocy klinów i rozpórek. Zaleca się trzy rozpórki na otwór przez ok. 24 h od aplikacji piany. Po całkowitym utwardzeniu odciąć nadmiar piany. Utwardzoną pianę można pokryć zaprawą, akrylem, farbą itp. Nie stosować piany w miejscach pozbawionych dostępu powietrza, narażonych na ciągłe oddziaływanie wody i bezpośredni wpływ promieni słonecznych (powierzchnię piany osłonić po związaniu przed UV). Podczas pracy zaleca się nosić odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary. Otoczenie miejsca pracy (np. podłogi, szyby) zabezpieczyć folią plastikową lub papierową. Nie stosować w pobliżu ognia. Tempo wiązania piany jest mocno uzależnione od temperatury otoczenia i wilgotności powietrza. Wraz ze wzrostem temperatury i poziomu wilgotności proces polimeryzacji przebiega szybciej. Ponadto tempo wiązania zależy od chłonności (paroprzepuszczalności) powierzchni, temperatury puszk, wieku produktu, sposobu aplikacji, przekroju nałożonej warstwy piany, stopnia zroszenia powierzchni wodą itp.